



餅ゴム(低硬度ゴム)

用途

- 密封製品のシール材・パッキン・ガスケットなど。
- IT関連機器用制震材・緩衝材・衝撃吸収材など。
- OA機器用ゴムローラなど。



特長

- 非常に軟らかく、**圧縮変形に良く追従**する。
- スポンジゴムに比べ、**熱変形しにくく寸法安定性に優れる**。
- 型成型による**三次元形状**が可能。
- 価格は**一般硬度ゴムと同価格**。

項目	特性値			試験方法	
	EPDM		シリコン		ブチル
材質	EPDM		シリコン	ブチル	—
硬さ(ショアE)	18	33	20	18	JIS K 6253
伸び(%)	1200	900	1300	1100	JIS K 6251
引張り強さ(MPa)	3.50	8.54	2.23	2.94	JIS K 6251
圧縮永久歪み(%)	25	18	27	32	JIS K 6262

※圧縮永久歪み EPDM・ブチル:70℃×22h シリコン:120℃×22h

上記は実測値であり規格値ではありません

藤倉ゴム工業株式会社

営業本部 電材営業部
〒135-0063
東京都江東区有明3-5-7
TOC有明イーストタワー10F
Tel 03-3527-8574
denzai@fc.fujikura.co.jp